

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣設計研究院 函

機關地址：110 台北市信義區光復南路133
號北向2樓

聯絡人：林彤盈

聯絡電話：02-27458199

電子郵件：tungying_lin@tdri.org.tw

受文者：國立彰化師範大學

發文日期：中華民國114年11月17日

發文字號：台設字第1141004174號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：【趨勢科技與 AI 跨界設計交流活動】（附件一 A095K0000Q0000000_ XC99330539_1141004174_doc1_Attach1.pdf）

主旨：本院執行經濟部國際貿易署114年出口產品減碳包裝標竿設計輔導計畫之《趨勢科技與AI跨界設計交流活動》，敬請貴校協助轉發活動資訊，請查照。

說明：

- 一、AI 正在重塑設計與產業的未來——從永續實踐、產品設計到人機互動，人工智慧不僅是時代趨勢，更是推動設計創新與產業轉型的關鍵力量。本次活動以「設計 × AI × 創新」為核心，邀集多位業界 AI 專家代表分享前沿觀點，並透過應用工具展示與互動交流，帶領設計人才、產業代表與科技公司齊聚一堂，共同掌握 AI 的最新應用脈動，從中看見設計與未來的更多可能。
- 二、11/22【趨勢科技與AI跨界設計交流活動】，活動資訊：<https://tdri.org.tw/zh-TW/news/629>，報名資訊：<https://tdri.surveycake.biz/s/plp1W>，邀請貴校教職員與學生一同參與。
- 三、聯絡窗口：台灣設計研究院，產業前瞻組，林小姐。電話：02-2745-8199 分機539，E-mail：tungying_lin@tdri.org.tw。

國立彰化師範大學



1140068130 114/11/17

正本：大葉大學、長榮大學、東吳大學、亞洲大學、東海大學、銘傳大學、中原大學、元智大學、實踐大學、義守大學、大同大學、逢甲大學、世新大學、靜宜大學、國防大學、國立中正大學、國立宜蘭大學、國立高雄大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立臺北大學、國立臺南大學、國立東華大學、國立政治大學、國立中興大學、國立中央大學、國立成功大學、國立中山大學、國立臺中教育大學、國立彰化師範大學、國立雲林科技大學、中國科技大學、明志科技大學、僑光科技大學、樹德科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、景文科技大學、中臺科技大學、崑山科技大學、國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學

副本：